# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-329787

(43) Date of publication of application: 15.11.2002

(51)Int.CI.

H01L 21/822 H01L 27/04

(21)Application number: 2001-131680

(71)Applicant: KYOCERA CORP

(22)Date of filing:

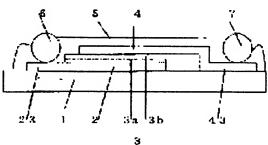
27.04.2001

(72)Inventor: MISHIMA TSUNEO

# (54) VARIABLE CAPACITOR AND ITS MANUFACTURING METHOD

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a variable capacitor whose whole dielectric layers have extremely little oxygen lattice defects and a very small loss thereby, and to provide its manufacturing method. SOLUTION: In a variable capacitor formed by sequentially laminating a lower electrode layer 2, a dielectric layer 3 whose the dielectric constant varies by applying an outer control voltage, and a upper electrode 4 on a holding substrate 1, the dielectric layer 3 consists of perovskite oxide crystalline particles containing at least Ba, Sr, and Ti, and the crystalline particle is oriented to the face (111). The dielectric layer 3 comprises the orientation—controlled lower dielectric layer 3a and the upper electrode layer 3b formed on the lower dielectric layer 3a.



# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出數公開每号 特閣2002-329787 (P2002-329787A)

(43)公開日 平成14年11月15日(2002.11.15)

(51) Int CL'

最別配号

ΡI HO1L 27/04

ゲーマコート\*(参考) C 5F038

HOIL 21/822 27/04

審査請求 未選求 請求項の数5 OL (全 6 D)

(21)出票番号

45-112001-131680(P2001-131680)

(22)出版日

平成13年4月27日(2001.4.27)

(71) 出版人 000006839

女セラ株式会社

京都府京都市伏尼区竹田岛羽殿町6番地

(72) 発明者 見島 常雄

京都府相來都精華町光台3丁目6番地3号

文セラ株式会社中央研究所内

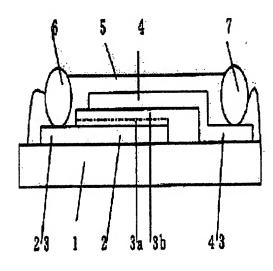
Fターム(参考) 5F038 AC05 AC15 AC17 AC18 EZ17

# (54) 【発明の名称】 可変容量コンデンサおよび製造方法

(57) [要約]

[課題] 誘電体層全体で、酸素の格子次路が非常に少な く、その結果、損失が非常に少ない誘電体層を有する可 変コンデンサ及びその製造方法を提供する。

【解決手段】 支持基板 1上に下部電極層 2、外部制御 電圧を印加することにより誘電率が変化する誘電体層 3、上部電極層4を順次被表してなる可変容量コンデン サにおいて、前記誘電体層3が、少なくとも時、5v、TI を含有するペロブスカイト型酸化物結晶粒子からなり、 その結晶粒子が(1·1 1)面に配向している。また、こ の誘電体層3の形成するにあ たり、配向制御された下部 誘電体層3 e 上に上部誘電体層3 b を形成する可変容量 コンデンサの製造方法である。



#### 【特許請求の範囲】

[蔚求項 1] 支持基板上に下部電極層、電圧印加により 誘電率が変化する誘電体層及び上部電極層を順次披差し でなる可変容量コンデンサにおいて、

前記語・・ かなくともBa、Sr、Tiを含有するペロプスカイト型酸化物結晶粒子がらなり、その結晶粒子が(1 1 1)面に配向していることを特徴とする可変容量コンデンサ・

(請求項 2) 前記誦電体層を構成するペロブスカイト型 盤化物が、(BaxSr1-x) Fi03における×の範囲が D. 4 から D. 6であ ることを特徴とする諸求項 1記載の可変 容量コンデンザ。

[請求項 3] 前記誘電体層の映序が1 μm以下であるとともに、前記誘電体層を構成する誘電体結晶位子が映厚方向に長い柱状晶であり、その結晶位子の映面方向の平均位径が0: 5 μm以下であることを特徴とする請求項1 ないし2記載の可変容量 コンデンサ。

(諸求項 4) 前記下部電極層が、(1111) 面に配向したPt、Ausたはそれらの固済体からなる諸求項 1 ないじ3記載の可変容量コンデンサ・

【諸求項 5】支持基板上に下部電後層、電圧印加により 誘電率が変化する誘電体層、上部電極層を順次被表して なる可変容量コンデンサの製造方法において、 前記支持基板上に、(1 11)面に配向したPt、 向まだ はそれらの固溶体がらなる下部電極層を形成し、次に、 全誘電体層の厚みの1/2以下の厚みの下部議庫体層を 形成するとともに、熱処理により(1 11)面に配向さ せ、次に前記下部誘電体層上に上部誘電体層を形成し、 その後、上部電極層を披居形成することを特徴とする可 変容量コンデンサの製造方法。

### [発明の詳細な説明]

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、誘竜体層に外部より電圧(以下、外部制御電圧という)を印加して、誘電体層の誘電率を変化させることにより、静電容量の制御を行なう可変コンデンサに関し、特に高い誘電率の変化率を有すると共に、高周波動作においても誘電損失が小さい誘電体層を具備する可変コンデンサ及びその製造方法に関するものである。

[00002]

「従来技術」 従来、可変容量コンデンサとしてはダイオードに選バイアスを印加することにより容量を変化させるパラクタダイオードが用いられてきた。 ダイオードは PN接合に順方向にバイアスをかけた時に電流が流のPN接合面には電子もボールも存在しない空乏層と呼ばれる 接合面には電子もボールも存在しない空乏層と呼ばれる は電子とボールは共にPN接合面から遠ざかる方向に引張られるために空乏層が厚くなり、空乏層の厚さは逆バイアスの大きさに依存して変化する。この空乏層は誘電イアスの大きさに依存して変化する。この空乏層は誘電

体と考えることができるため、ダイオードに逆パイアス をかけた場合は、逆パイアスの大きさに依存して誘電体 の厚みが変化し、その結果として容量が変化するコンデ ンサとして利用することができる。

【0003】パラクタダイオードは特に可変容量コンデンサとして利用するために規格化されているものである。パラクタダイオードは容量可変コンデンサなして通常に規格で可変なり、近年は排帯通信の高周波を増加のために通信に用いられる周波数帯域で高高周波のられていることに加えて、端末の低電圧化が進められている。パラクタダイオードでは高速では損失が大きくなり、また低電圧では空芝層が違くなり、リークを高が大きくなり、原理的にコンデンサとして機能しなり、原理的にコンデンサとして機能しなり、高周波回路への対応(高周波動作対応)が困難である。

【0004】このため、高周波動作しても可変容量コン デンサとして使用可能な素子を構成するために(BaxSr 1-x) TiO3 (以下85Tと時する) を始めとする誘電体材料 が提案されている(例えば、特関平 1 1 - 3839号公 競参照)。このような誘電体材料を誘電体層とする可変 容量コンデンサの容量の変化率は誘電体層に加えられる 電界強度の関数となるので、低電圧で容量を変化させる 法が用いられる。誘亜体層を用いた可変容量コンデンサ を安価に多量に安定に作製するためにはスパッタ法を用 いることが有効であると考えられる。スパッタ法を用い て誘電体層を作製するためには、ターゲットとして目的 とする誘電体と同一の組成のセラミックスを用いるのが - 般的である。この様なセラミックスのターゲットを用 いたスパッタではRFスパッタ装置を用い、スパッタ雰囲 気としてArガスに加えて02ガスを退合したものを用いる のが一般的である。 通常、金属薄膜の成膜では砂ガスの みによる雰囲気でスパッタが行なわれるが、 セラミック スでは成膜時に酸素の肌離が起こり、その結果として、 作製した誘電体層の酸素濃度が定比組成より少なくなっ てしまし、多量の酸素の格子欠陥を生じてしまう。 この 様な酸素の格子欠陥の生成を抑えるために、スパッタ時 の雰囲気に02ガスが導入される。実際には02ガス導入に よるスパッタ雰囲気の変更だけでは、酸素の格子欠陥の 生成は抑制しきれておらず、酸素の格子欠陥を更に減ら すためにスパッタ後にスパッタ時の基板温度よりも高い 温度で長時間の熱処理が行なわれている(例えば、特開 平9-31545号公報参照)。

【ロロロ5】また、酸素の格子欠陥による誘電損失の劣化を抑制するために、スパッタ後の熱処理に加えて、誘電体層にMn等を添加する方法も報告されている(例えば、W.Chang, et al., Mat. Res. Soc. Symp. Proc. Vol.5 4 1, (1999) 699参照)。

[0006]

「発明が解決しようとする課題」しかしながら、上述の酸素の格子欠陥のによる誘電損失の劣化または酸素の格子欠陥の生成自体を抑制する方法は、スパッタ後に長時間の熱処理を必要とするものであ、り、生産性を向上させて、安価に作製できないという問題があった。
【0007】本発明は、上述の問題点に盛みて案出されたものであ、り、その目的は、酸素の格子欠陥が少ない誘電体層を有する可変コンデンサを提供することである。【0008】また、別の目的は、長時間の熱処理を必要を体層を有する可変コンデンサの製造方法を提供することである。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、支持基板上に下部電極層、電圧印加により誘電率が変化する誘電体層、上部電極層を順次被率してなる可変容量コンデンサにおいて、前記誘電体層が、少なくとも時、5r、日を含有するペロプスカイト型酸化物結晶粒子がらなり、その有よるが(1・1 1)面に配向している可変容量コンデンサである。

【OO(10) 尚: 前記譲電体層を構成するペロプスカイト型酸化物が、(Baxsri-x)Tio3におけるx の範围が O: 4から O: 5である。

【〇〇11】 さらに、前記誘電体層の映厚が1μm以下であるとどもに、前記誘電体層を構成する誘電体語品位子が映厚方向に長い柱状品であり、その結晶位子の映面方向の平均は浮が0、5μm以下である。

方向の平均粒達が 0. 5 μ 収 下である。 【0 0 1 2】 さらに、前記下部電極層が、(1 1 1)面 に配向しており、しがも、Pt、Nuまたはそれらの固落体

からなる.

【0013】また、可変容量コンデンサの製造方法では、支持基板上に、(111)面に配向したPK、砂またはそれらの固溶体からなる下部電極層を形成し、次に、全議電体層のPAの「2以下のPAの下部誘電体層を形成し、無処理により(111)面に配向させ、次に、前記下部誘電体層上に上部誘電体層を形成し、その後、上部電極層を被塞形成するものである。

【0014】 本発明は、誘電体層であるBST溶膜のスパッタ後の熱処理による酸素の格子欠陥の抑制は、関厚ある。また、この速い酸素の格子欠陥を抑制した層を不可高。また、この速い酸素の格子欠陥を抑制した層を不可高、動性を関係を対した関係を対した。 おいまうにずれば、下部電極層上に直接誘電体層を成関してある。 はいまうにずれば、下部電極層が少な、具体のはまでがある。 はいまる場合をは、はいまる場合をは、はいまるなどには、はいまるなどにより、面を配合を表し、スパッタで形成することにより、面である。方格子であるこれらの金属は(111)面に配向する。

この状態で、この上に形成したBSTの下部誘電体層も (1 1 1) 面に配向させることができる。

【0015】即ち、本発明の可変容全コンデンサは、前記誘電体層の膜厚が1μm以下であり、前記誘電体層が、少なくともBa、Sr、Tiを含有するペロブスカイト型酸化物結晶粒子からなり、その結晶粒子が(111)面に配向している。また、誘電体層を構成する誘電体結晶粒子が膜厚方向に長い往状晶であり、該結晶粒子の膜面方向の平均粒径が0、5μm以下である。このような誘電体層は、基板上に、下部電極層として、(111)面に配向したPt、Auまたはそれらの固溶体からなっている。

で、 【0016】これにより、酸素の格子欠陥が少ない誘電 体層を有する可変コンデンサを提供することができ、し かも、長時間の無処理を必要とせず、短時間に且つ安価 に酸素の格子欠陥が少ない誘電体層を有する可変コンデ ンサの製造方法を製造することができる。

【0.0.17】 【発明の実施の形態】以下、本発明の可変容量コンデン サを図面に基づいて詳説する。

【00018】図1は、本発明の可変コンデンサの断面を示すもので、図2は、要部部分の平面図である。
【0019】図において、1は支持基板であり、21、22は下部転極層(図1では単に符号2を付す)であり、23は下部転子で転停であり、31、32は誘電体層(図1では、単に符号4を付す)であり、41、42は上部電極層(図1では、単に符号4を付す)であり、5は保護層であり、6、7は外部端子である。尚、容量発生領域とは、図2に示すように、誘電体層31を下部電極層21と上部電極層31をで挟持している対向部分、誘電体層32を下部電極層22と上部電極層32とで挟持している対向部分である。図では、2つ容量発生領域も、6の2つの容量発生領域を有する。

[0020] 支持基板1は、アルミナなどのセラミック 基板、サファイアなどの単結晶基板などであ り、その表 面に下部・極層21、22及び下部端子・電極層23が形 成されている。特に、容量発生領域a、bを構成する下部 **電極層21、22は、(111)面に配向したPt、Avま** たはそれらの固溶体からなる。また、基板 1 1 と下部電 極層2 1、22との間にTiやTiO2などの密差層を介在さ せても構わない。下部電極層21、22及び下部端子電 極層23は、その秩厚は1 pm以上であ り、下部電極層 2 1、22による誘電損失を経逝するためには30m以上で あ ることが望ましい。例えば、下部電極層はPtの(1 1 1) 面が優先的に配向するように、支持基板1としてサ ファイアR単結晶基板を用い、その表面に 150 Cから 500℃でptから下部電極層21、22をスパッタ法に て形成する。この下部電極層21、22上には誘電体層 31、32が形成されている。

【0021】誘電体層31、32は少なくともBa、Sr.

Tiを含有するペロブスカイト型酸化物結晶粒子からな り、該結晶粒子が(111)面に配向して形成される。 この誘竜体層31、32に外部制御電圧を印加すること により、誘竜休局31、32自身の誘竜率を可変制御す ることができる。尚、この誘電休息31、32を構成す るペロブスカイト型酸化物において(BaxSr1-x)「iO3における×の範囲がロ、4からロ、5である。ここで×の 範囲がロ、4以下ではSrTi3の影響が大きくなり上述の 外部制御電圧を印加した時の誘電率の変化率が小さくな る。また、O. 6以上ではBaTiO3の影響が大きくなり温 度特性が劣化するからである。

品粒子の膜面方向の平均粒径は0. 5 μm以下となって

いる。

[D D 23] 誘電体層31、32の膜厚を1 pm以下と したのは、1 pmよりも大きくなると、薄膜を形成する ためのスパッタに要する時間が長くなり、また、可変容 量コンデンサを形成した場合、容量を変化させるための

印加電圧が大きくなるからである。 【0024】また、誘電体層31、32は、下部誘電体 層3aと上部誘電体層3 bの核層構造となっている。下 部議電休層3 e は、誘電休層3.1、3.2自身の配向方向 を決定するための層であり、上部誘電体層3bは、下部 誘電体層3aの配向に追随して形成される誘電体層であ る。尚、下部誦電体層38の厚みは、誦電体層31、3 2全体の1/2以下、例えは、O:5ヵm以下の厚みと なっている。上部誘亜休息36の厚みはその残部の厚み となる。

【0025】また、誘電体層31、32を構成する誘電 体結晶粒子の映面方向の平均粒径は0.5μ収下とな

【0025】誘電体層31、32の誘電体結晶粒子の平均粒径を0、50以下としたのは、誘電体層31、3 2の誘電率は粒径に依存して増加することに加えて、同 し材料では損失は誘電率に比例して大きくなるからであ り、粒径が大きくなると誘電率が大きくなり、結果とし で損失が大きくなるからである。

【0027】 ここで、誘電体層31、32は例えば、以 下のようにして作製される。 スパッタのターゲットとし で少なくともBa、Sr、Tiを含有するペロプスカイト型酸 化物結晶粒子からなる焼結体を用いる。スパッタ装置は 絶縁性であ る酸化物の焼結体をスパッタするため肝スパ ッタを用いる。先す下部誘電体層38を形成する。下部 誘電休磨3 e は誘電休磨31、32と同一組成のターゲ ットを用いて作製し、下部誘電体層3gの厚みは誘電体 層全体の1/2以下とする。スパッタを行なうためにタ ーゲットと基板1をスパッタ装置のチャンパー内に設置 し、英空引き後、基板骨面のヒーターにより支持基板1 を加熱する。スパッタ中に基板に堆積した下部誘電体層

3aとなる誘電体膜の酸素の脱離を防止するため、スパ ・ッタ雰囲気としてアルゴンと酸素の温合ガスを用いた反 応世スパッタ法を用いる。スパッタ終了後、チャンパー から支持基板 1を取り出し、大気炉で700℃~100 Dでで数分から 1 時間程度の熱処理を行なう。ここで下 部誘電体層38の厚さを全体の1/2以下としたのは、 これ以上厚いと長時間の無処理を必要とするからであ り、独処理時間の短額のためには下部誘電体層38の厚 さは、全体の誘電体層31、32の1/10程度以下が 望ましい。

【0028】そして、上述のように下部電極層21、2 2が(111)に配向したPt、Auまたはそれらの合金で あるため、上述の熱処理された下部誘電体層38の配向

は、(111)配向となる。

【D D 2 9】 次に上述の下部誘電体層3a 上に、所定の **関厚の誘電体層31、32を得るため、同一条件で再度** スパッタを行なう。このように上部誘電体層 3bは、上 述のように(111)面が配向した下部誘電体層3a上に 形成されるため、この配向に追随して上部電体層3bも、 **触処理することなく(111)配向した誘電体層3bと** なる。即ち、下部誘電体層3a、上部誘電体層3bとからな る誘電体層31、32は、全体として、(111)面が 配向した誘電体層となる。

【ロロ30】この誘電体層31、32の上面及び支持基 版1にわたり、上部電極層41、42及び上部端子電極

層43が形成されている。

[0031] 上部電極層41、42及び上部端子電極層 43は、Pt、Auまたはそれらの固溶体からなる。また、 基板11と上部電極層41、42及び上部電極層43との 間にTiやTi02などの密差層を介在させても構わない。 尚、上部電極層41、42の膜厚は1μ㎡以上であり、さ らに導体損失を軽減するためには3μm以上であ ることが 望ま しい。

【0032】また、保護膜5は、下部端子電極層23、 上部端子電極43の一部を露出するように形成されてい る。保護観としては、SiO2, SiN, BCB(ペン ゾシクロプテン)、ポリイミドなどが好適であ る。この 保護膜5は、外部からの機械的な衝撃からの保護の他、 混度による劣化、菜品の汚染、酸化等を防止する役割を 持っている

【0033】また、外部端子6、7は、半田ボールや金 屈パンプなどが例示できる。具体的には、下部端子電極 層23、上部端子電極層24が露出する部分には、例え ば半田ポールを形成したり、また、金属ワイヤーのファ ーストポンディングを行い、所定長さで切断することに より、金などのパンプを形成しても構わない。尚、外部 端子6、フとして半田ボールを形成するためには、下部 端子電極層23や上部端子電極層43の露出部分に半田 食われを防止するNiやCrの薄膜を形成しても構わな い。尚、半田付けを実装時のみで行なうことを前提とし た場合、上述の半田会われを防止するNIやCrの浮膜を外部端子としても様わない。

【0034】図2においては、本発明の可変容量コンデ ンサは、複数、例えば2つの容量発生領域 e 、 b とから 構成されている。即ち、各量発生領域aは、下部電極2 1、誘電休房31、上部電極層41とが順次秩層した部 分で構成され、容量発生領域がは、下部電極22、誘電 体層32、上部電極層42とが順次秩層した部分で構成 されている。そして、容量発生領域かと容量発生領域り とが互いに並列的接続されている。即ち、下部電極層2 1、22から延びる下部端子電極層23は互いに共通化されている。また、上部電極層41、42から延びる上 部端子電極層43は互いに共通化されている。従って、 外部端子6、7に端子電極からは、2つの容量発生領域 e、bの容量の並列された合成容量を得ることができ る。そして、誘電体層31、32の誘電体材料に所定電位の外部制御電圧を印加することにより、その誘電体層 31、32の誘電車を可変制御できる。即ち、上述の外部端子5、7に供給した外部制御電圧により、容量発生 領域で、bの誘電体層31、32の誘電率が変化する。 そして、容量発生領域が分割されて、単一の容量発生領 垣の面積が小さくなっている。即ち、外部制御電圧の印 加した時、春量発生領域 a、 bにかかる電位が、その領域内での分布が小さくなり、上部電極層 4 1、 4 2 で発 生する電圧降下を小さくでき、誘電体層31、32に安 定した均一の電位の外部制御電圧を印加することができ る。このような動作は、上述したように、誘電体層3

1、32が酸素の格子欠陥が少ない誘電体層であるためである。

[0035]

【実施例】支持基板1としてサファイアR基板上に、下部電極層としてPtを、基板温度600℃でスパッタ法数形成した。その上に(Bassri-x)TiO3(x は0、400 ら0、6)からなるターゲットを用いてBSTの下部時間 60、60、6)がらなるターゲットを用いてBSTの下部時間 60 ででスパッタ装置があり、大気中で90分の独立を存在した。さらにその上に同30件で40分のスパッタ装置がなった。さらにその上に同30件で40分のスパッタを行ないBSTの上部誘電体層電極層であれて、42としている電極層であれて、50に下部電極 60、60に下部電極 60、60に下部電極 60、60に下部電極 60、60に下部電極 60、60に下部 60、60に下部では1、60に下部では1、60に下部では1、60に下部では1、60に下部では1、60に下部では1、60に下部では1、60に下部では1、60に下部では1、60に下部に1、60に下部は1、60に下部は1、60に下部に1、60に下部に1、60に下部に1、60に下部に1、60に下部に1、60に下部に1、60に下部に1、60に下部に1、60に下部に1、60に下部に1、60に下部に1、60に下部に1、60に下部に1、60に下部に1、60に下部に1、60に下の1、6

【0036】また、断面SEMおよび断面TEM観察により、 誘電体層31、32の秩序を測定し、また、ペロブスカイド粒子の眺面方向の平均粒径を測定した。誘電特性の 測定はインビーダンスアナライザを用いて行なった。 損 失は100Mzでの値を表1に示した。誘電率の変化率 は100m加勢の値を測定した。

[0037]

[表1]

世製	×	TER	<b>影松理</b>	製鋼方角径	損失
	0. 4		無し	0. 2 µm	D. 6%
	0.5		無し	.0. 2 Am	
	0.6		無し	0. 2 am	0.9%
	D. 5		: 無じ:	0. 2 m	2. 5%
	0. 5		800006009	0. 6 um	1. 4%

## ★は、本発明の製御外の試料である。

【0038】比較例としてBSTの下部誘電体層を形成しない、即ち、一連の工程で誘電体層を形成したものである(試料番号4、5)。そして、さらに、この一連の工程で誘電体層全体に長時間(900で、600分)の熱処理を行なった(試料番号5)。

【0.03.9】その結果、下部電極層21、22はすべて の試料で(1.1.1)面に配向していた。

【0040】また、試料番号1~3のようにBSTの誘電、体層は熱処理を行なったものは(111)面に配向していたが、試料番号4のように、熱処理を行なわないBSTの誘電体層は(110)面に配向していた。

【0041】857の結晶粒子の膜面方向の粒径は、長時間触処理を行なったもの(試料番号5)では 0. 5 μm以上になっていたが、熱処理を行なわなかったものと短時間の熱処理を行なったもの(試料番号 1~4)では 0. 5 μm以下になっていた。短時間の熱処理により下

部誘電体層3aを形成した試料(試料番号1~3)では損失は1%以下であった。長時間の熱処理を行なったもり、 損失も大きくなっていた。熱処理を行なわないものは拉 復失しままではあるが、酸素の格子欠陥が多数存在 するため損失が大きくなっていた。尚、誘電率の変化率 は作製条件によらず20%以上の高い値を示した。 【0042】以上のように、本発明の可変容量コンデン サを構成する決議を体別31、32は(11)面に配層 したい、Auまたはそれらの固溶体からなる下部配配層 したい、Auまたはそれらの固溶体がらなる下部配配層 したい、Auまたはそれらの固溶体がらなる下部配配層 したい、Auまたはそれらの固溶体がらなる下部配配層 したい、Auまたはそれらの固溶体がらなる下部配配層 したい、Auまたはそれらの固溶体がらなる下部配配層 したい、Auまたはそれらの固溶体がらなる下部配配層 したい、Auまたはそれらの固溶体がらなる下部配配 したい、Auまたはそれらの固溶体がらなる下部誘電体層を下部誘電体層として形成した後に、再 底、上部誘電体層を形成することにより得られる。従っ

て、本発明の可変容量コンデンサによれば、従来、酸素

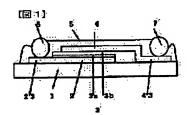
の格子欠陥のによる誘電損失の劣化、または酸素の格子

欠陥の生成自体を抑制することができる。 また、必要と

していた長時間の熱処理を必要とせず、多量の可変容量 していた長崎間の無効はほどの女ととり、マ星の一名なる。 コンデンサを効率よく、安価に作製できるようになる。 高、上述の実施例では、春皇発生領域が複数に分割された構造の可変容量コンデンサを例にして説明したが、この構造に限定されることはなく、下部電極層、誘電体層、上部電極層を有するすべての構造の可変容量コンデ ンサに適用できるものである。

[0043] 【発明の効果】本発明は、誘電体層全体で、酸素の格子 欠陥が非常に少なく、その結果、損失が非常に少ない誘 電体層を有する可変コンデンサとなる。 【ロロ44】また、長時間の熱処理を必要とせず、短時 間に且つ安価に酸素の格子欠陥が少ない誘電体層を、簡

単になることができる。



## [図面の簡単な説明]

[図1] 本発明の可変容量コンデンサの断面図である。 [図2] 本発明の可変容量コンデンサの要部部分の平面 図である。

### [符号の説明]

1・・・支持基板

21、22、2···下部电極層 31、32、3···誘電体層 38··下部誘電体層

3 b··上部誘電休局 4 1、4 2、4 ···上部電極局 5 ···保護膜

5、7・・・外部端子

